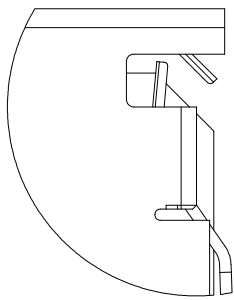


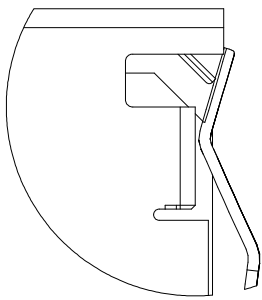
版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
3	16/JUN/2011	072305	THE FORM CHANGE OF LEVER		Y.YOKOYAMA	M.KATAYANAGI	M.WATANABE
4	18/SEP/2012	003969	ADDED NOTES		H.ICHIKAWA	—	A.NATORI

INITIAL STATE
初期状態



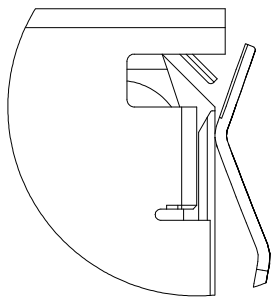
詳細 A
スケール (10 : 1)

TRAY EJECTED
トレー排出状態
(SW=CLOSE)

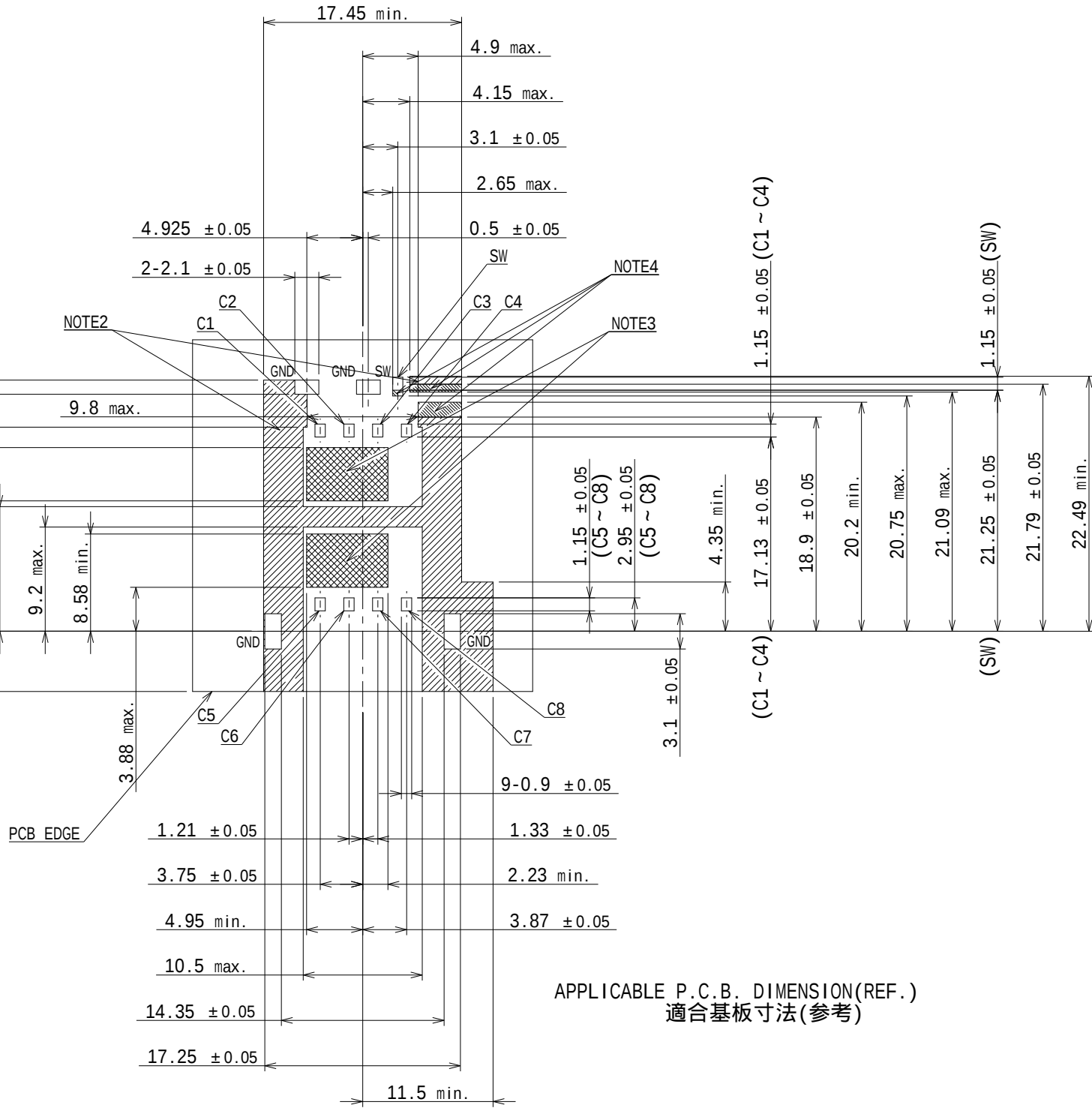
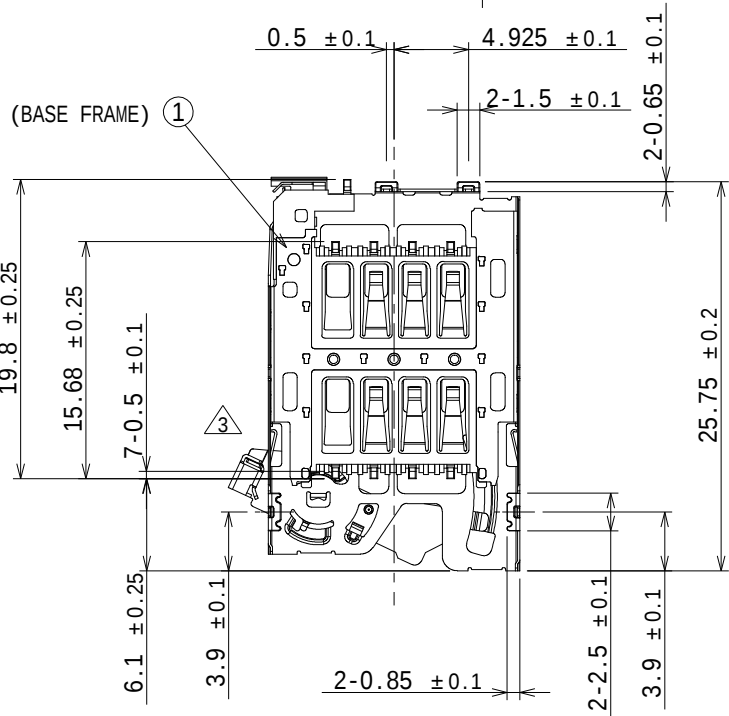
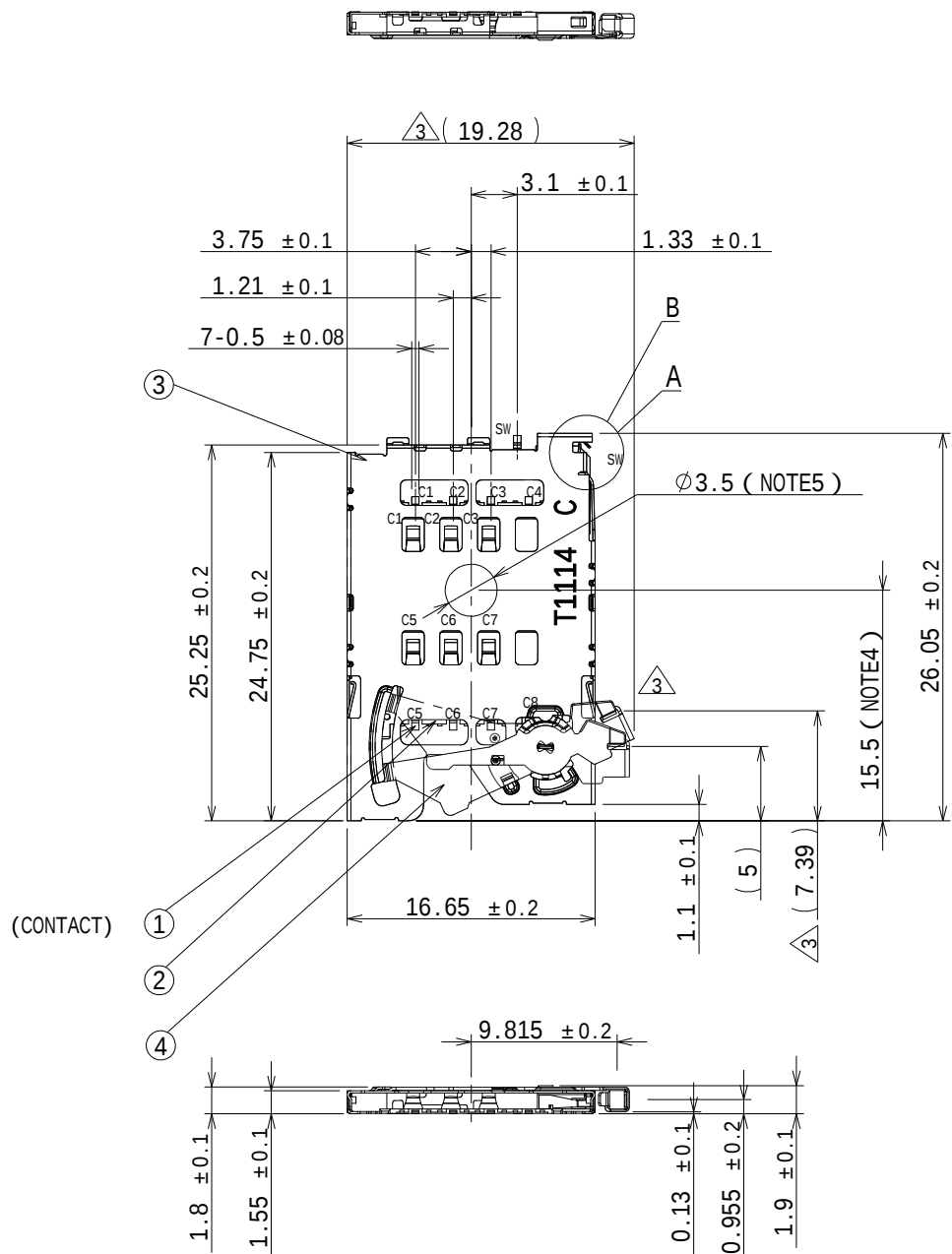


詳細 B
スケール (10 : 1)

TRAY INSERTED
トレー挿入状態
(SW=OPEN)



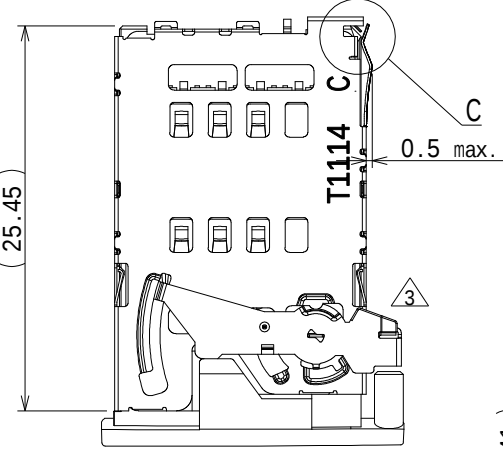
詳細 C
スケール (10 : 1)



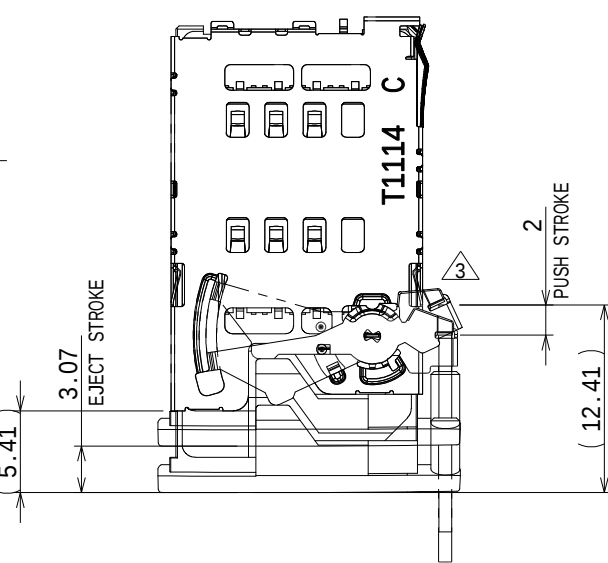
APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

STATE OF REFERENCE TRAY USE
参考トレー使用状態

TRAY INSERTED
トレー挿入状態



EJECTED AMOUNT OF TRAY
トレー排出量



4	LEVER	1	STAINLESS STEEL		
3	COVER FRAME	1	STAINLESS STEEL	GOLD(0.03μmMIN) OVER NICKEL(0.5μmMIN)	④
2	HOUSING	1	GLASS FILLED LCP(UL94)	④	
1	CONTACT(WITH BASE FRAME)	1	COPPER ARROY	NOTE8	④

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)					
第1版(ORIGINAL DATE) 05/JAN/2011			尺度(SCALE) 2 : 1		
一般公差(GENERAL TOLERANCE)			シリーズ(SERIES) SF11		
寸法(DIMENSION)			名称(TITLE) SF11V006S4C		
角度(ANGLES)			質量(MASS)		
単位(UNIT) : mm			図面番号(DRAWING NO.) SJ11358		

NOTE1.COPLANARITY SHOULD BE 0.1mmMAX.
NOTE2.ONLY GND PATTERN AND GND VIA HOLE IS ALLOWED IN THIS AREA.
NOTE3.NO PATTERN,VIA HOLE IN THIS AREAS.
NOTE4.ONLY SW PATTERN AND SW VIA HOLE IS ALLOWED IN THIS AREA.
NOTE5.VACUUM AREA
NOTE6.THE THICKNESS OF REINFORCEMENT BOARD IS 0.6MIN,
WHEN THE PRODUCT WILL MOUNT ON FPC.
④NOTE7.THIS CONNECTOR IS HALOGEN FREE CORRESPONDENCE PRODUCT
④NOTE8.FINISH CONTACT AREA :Au 0.5μm MIN OVER Ni
SWITCH CONTACT AREA :Au 0.1μm MIN OVER Ni
TERMINAL :Au FLASH 0.05μm MIN OVER Ni

注1.コボラナリティー0.1mm以下とする。
注2.底面部が金属(GND)につき、GNDパターン及びGNDビアのみ可とする。
注3.コンタクト可動部につき、パターン及びビア禁止とする。
注4.底面部がSWコンタクトにつき、SWコンタクトパターン及びSWコンタクトビアのみ可とする。
注5.吸着エリア
注6.FPC搭載時の補強板厚は0.6以上とする。
④注7.本コネクタはハロゲンフリー対応製品です。
④注8.仕上 接点部 :Ni上 Au 0.5μm以上
スイッチ接点部 :Ni上 Au 0.1μm以上
結線部 :Ni上 Au FLASH 0.05μm以上